

2011年3月期 第3四半期
(2010年10月～12月)
決算説明会

2011年1月31日
東京エレクトロン株式会社



東京エレクトロン

2011年3月期 第3四半期
(2010年10月～12月)
連結決算の概要

執行役員 原田 芳輝

2010年4月～12月期

業績ハイライト

半導体需要の急回復を受けて
主力の半導体製造装置が好調

	9か月実績 (1Q-3Q)
売上高	4,780億円 (前年同期比 78%増収)
営業利益	681億円 (前年同期比 842億円増益) 営業利益率 14.3%
当期純利益	521億円 (前年同期比 683億円増益)
キャッシュ・フロー	営業キャッシュ・フロー 197億円 (前年同期比 151億円減少) 現金同等物の残高 2,332億円 (前年同期比 30億円減少)



2010年10月～12月期

損益状況

(億円)

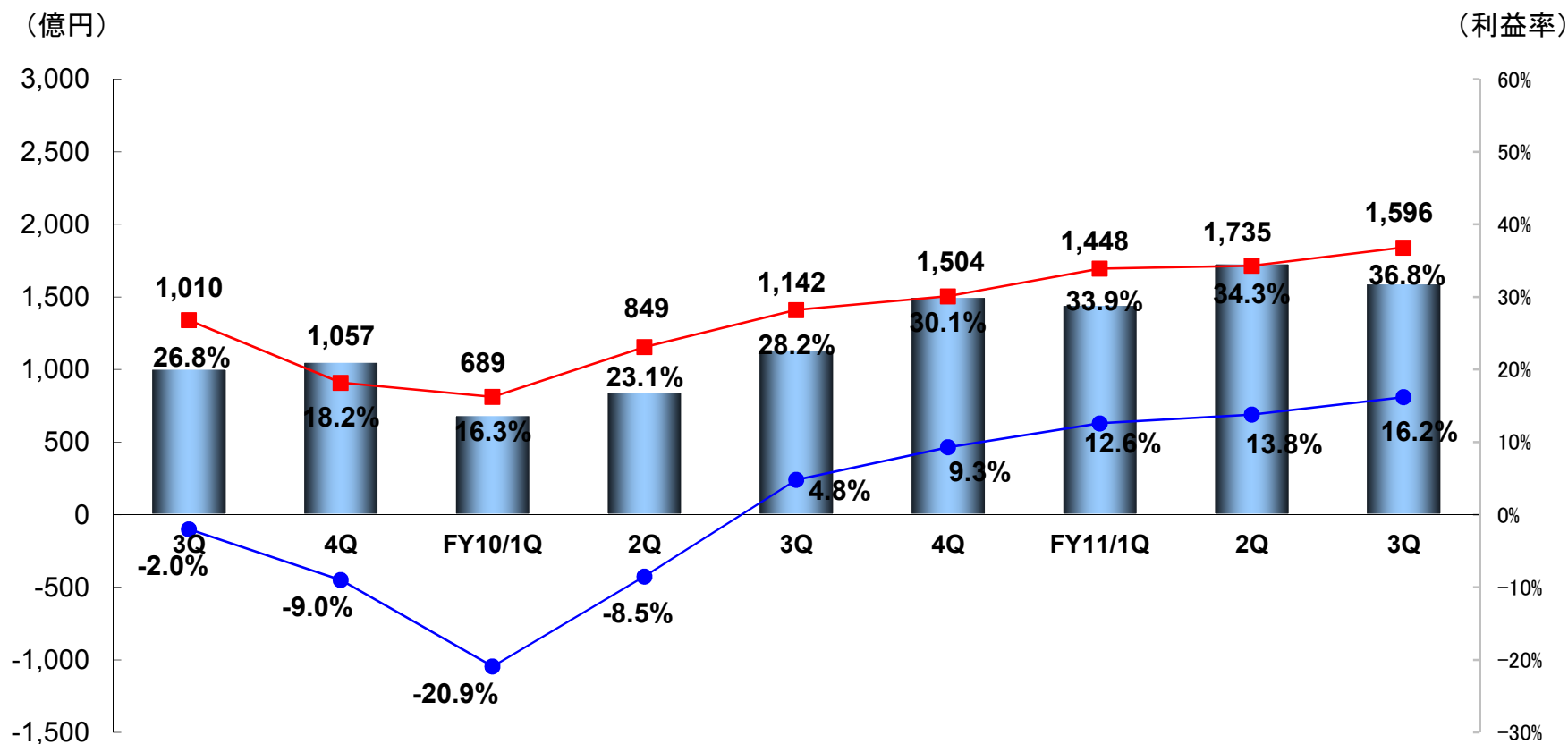
	3Q			1Q-3Q		
	FY10	FY11	対前年増減	FY10	FY11	対前年増減
売上高	1,142	1,596	+39.7%	2,681	4,780	+78.3%
SPE	765	1,153	+50.8%	1,586	3,556	+124.1%
FPD/PVE	166	219	+31.8%	474	548	+15.7%
EC/CN	210	222	+5.7%	618	672	+8.8%
その他	0	0	+17.2%	2	3	+12.4%
営業利益	55 (4.8%)	258 (16.2%)	+202億円	-160 (-6.0%)	681 (14.3%)	+842億円
税前利益	37	266	+229億円	-225	716	+942億円
当期純利益	-0	186	+187億円	-162	521	+683億円
EPS	-0.33	104.26	-	-90.62	291.13	-

1. SPE: 半導体製造装置, FPD/PVE: FPD製造装置/太陽電池製造装置, EC/CN: 電子部品/情報通信機器
2. ()内は利益率
3. 利益率及び増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。
4. EPS: 一株当たり当期純利益



2010年10月～12月期（四半期推移）

売上・利益率



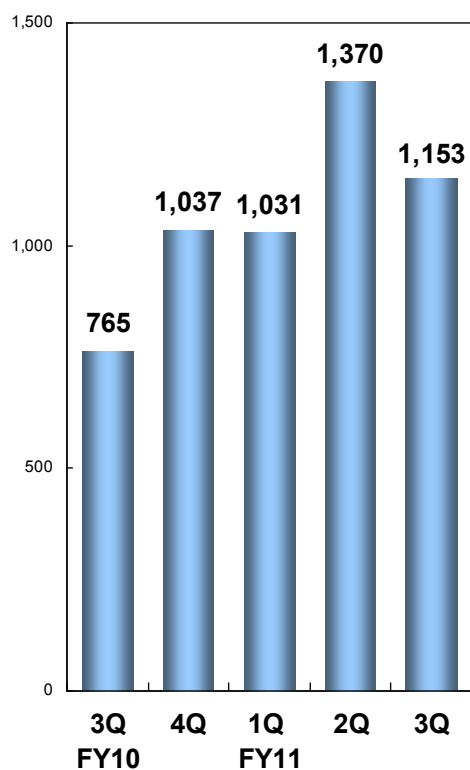
2010年10月～12月期（四半期推移）

部門別売上高

SPE

（半導体製造装置）

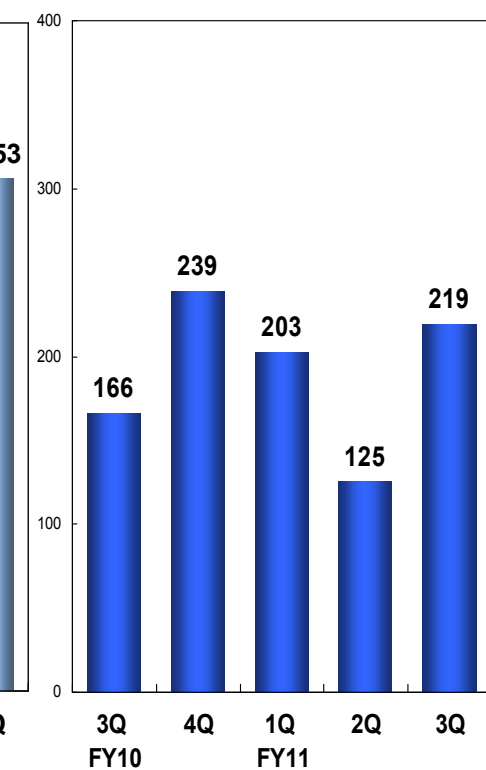
（億円）



FPD/PVE

（FPD製造装置/
太陽電池製造装置）

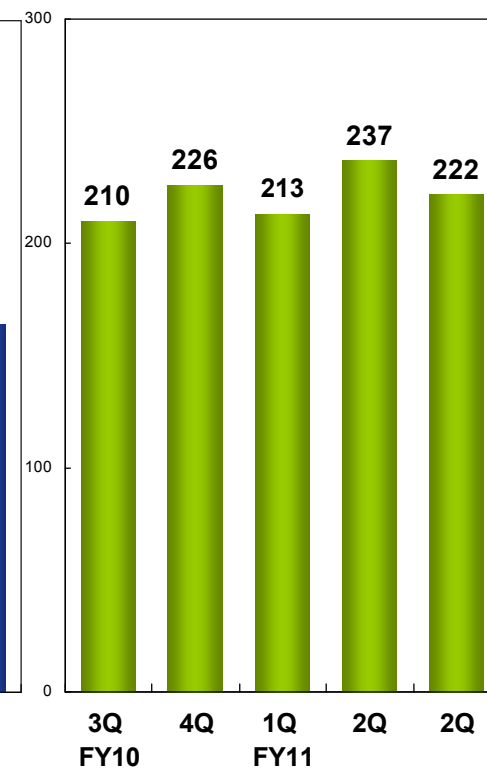
（億円）



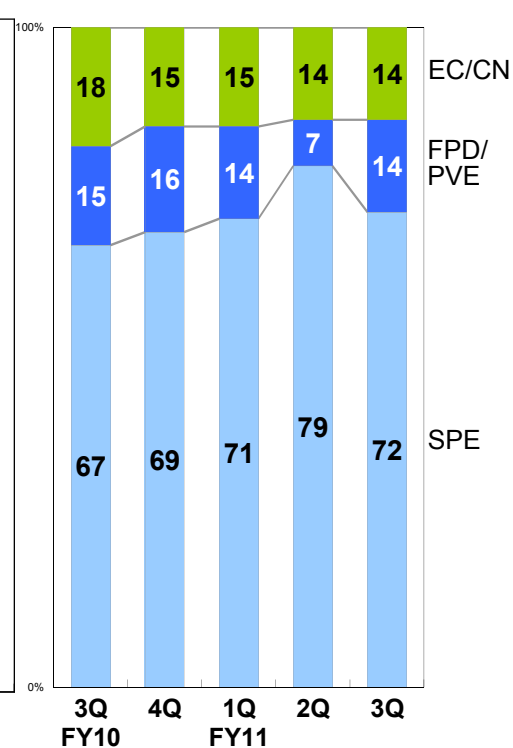
EC/CN

（電子部品/情報通信機器）

（億円）



部門別構成比



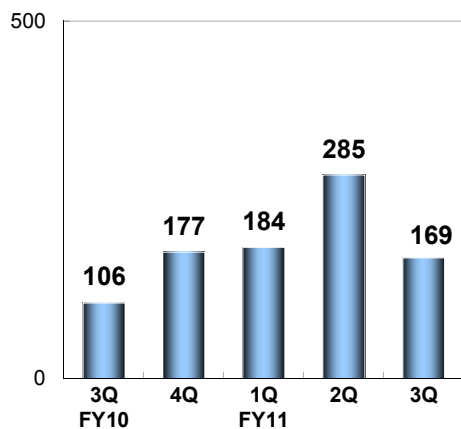
*上記3部門の売上以外に「その他」の売上があります（FY11 3Q売上高0.7億円）。



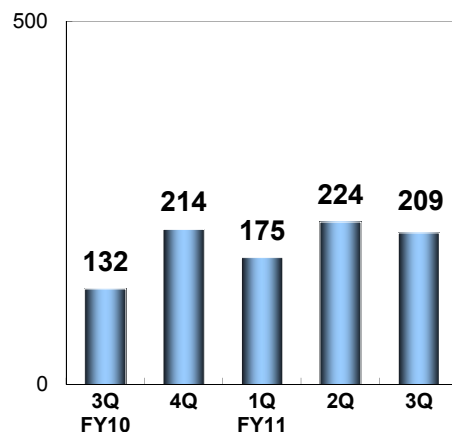
2010年10月～12月期（四半期推移） SPE部門地域別売上高

(億円)

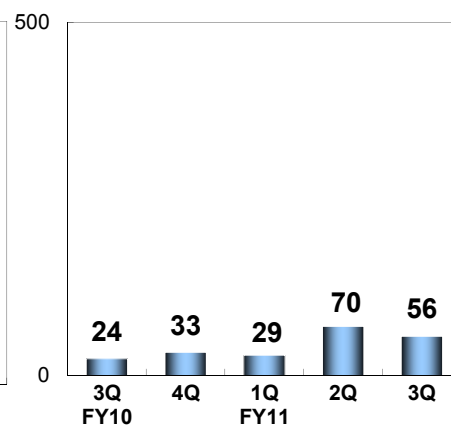
日本



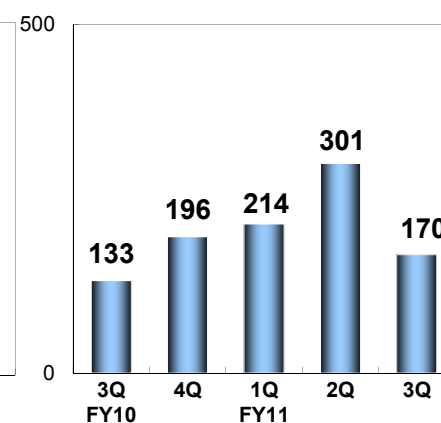
米国



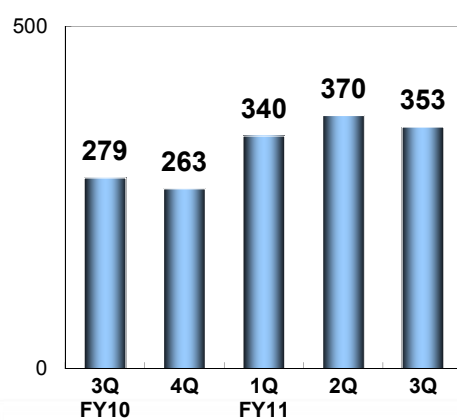
欧州



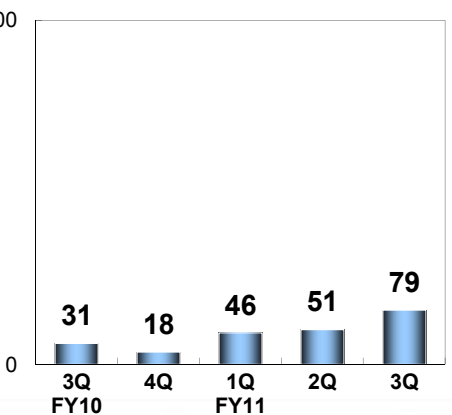
韓国



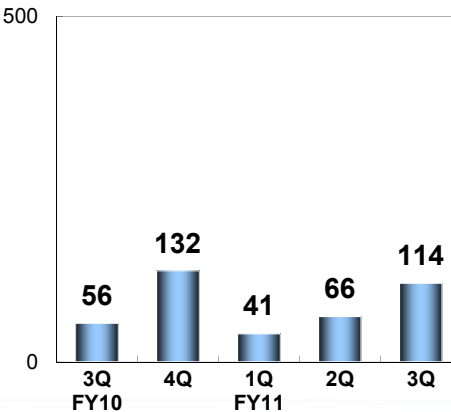
台湾



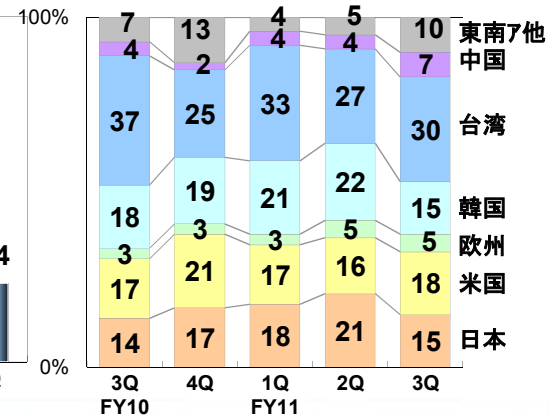
中国



東南アジア



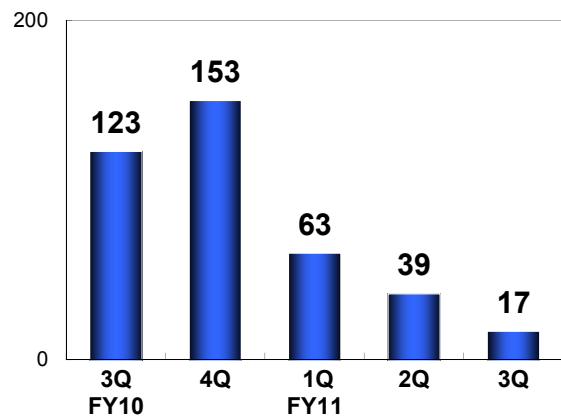
地域別構成比



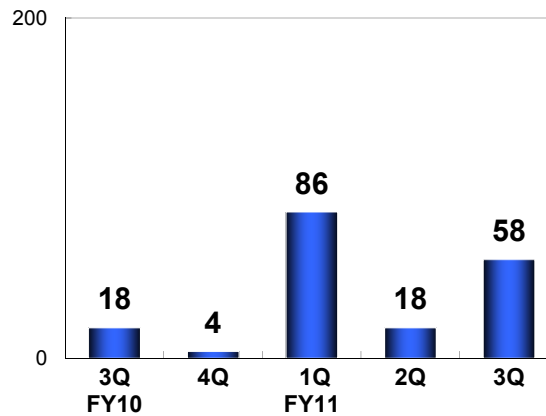
2010年10月～12月期（四半期推移） FPD/PVE部門地域別売上高

(億円)

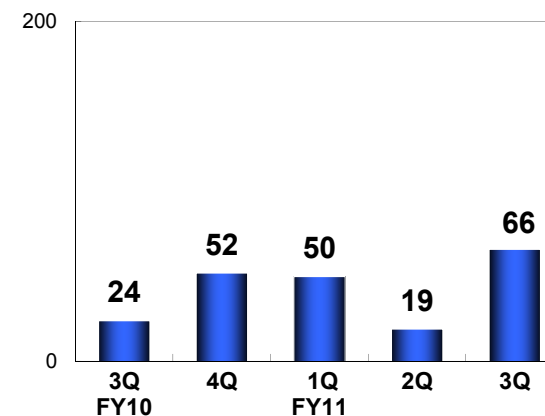
日本



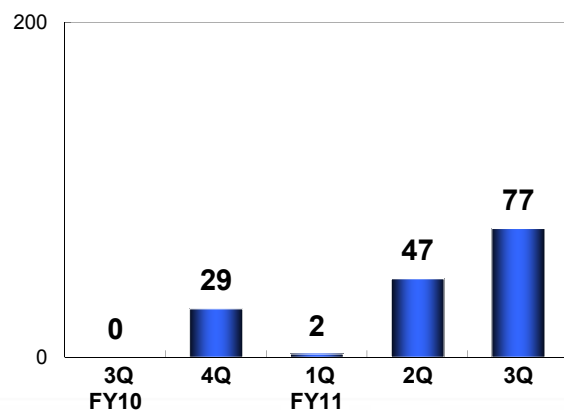
韓国



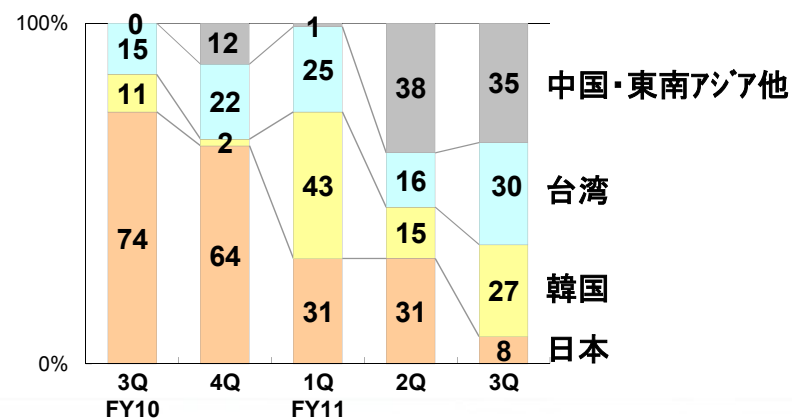
台湾



中国・東南アジア他



地域別構成比



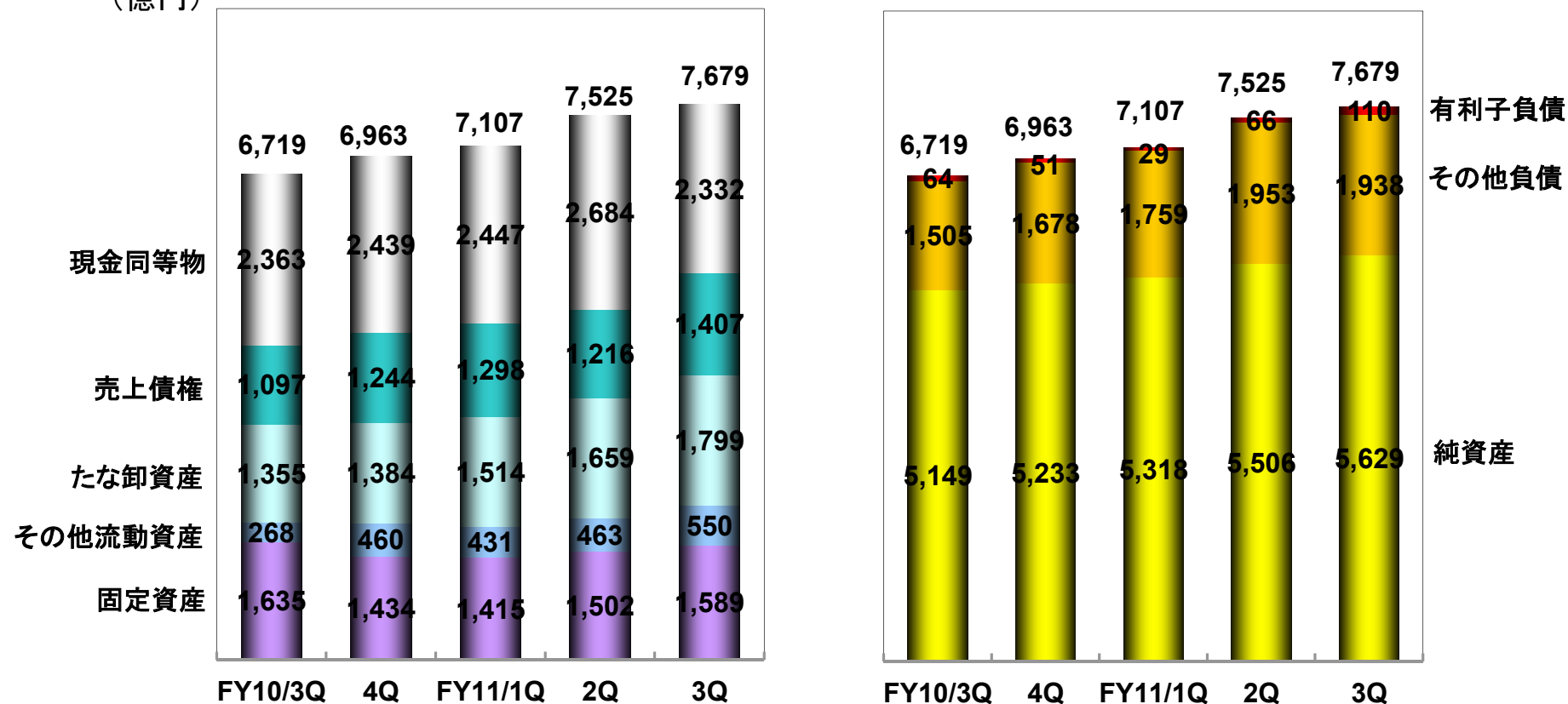
2010年10月～12月期（四半期推移）

貸借対照表（要約）

資産

負債・純資産

（億円）

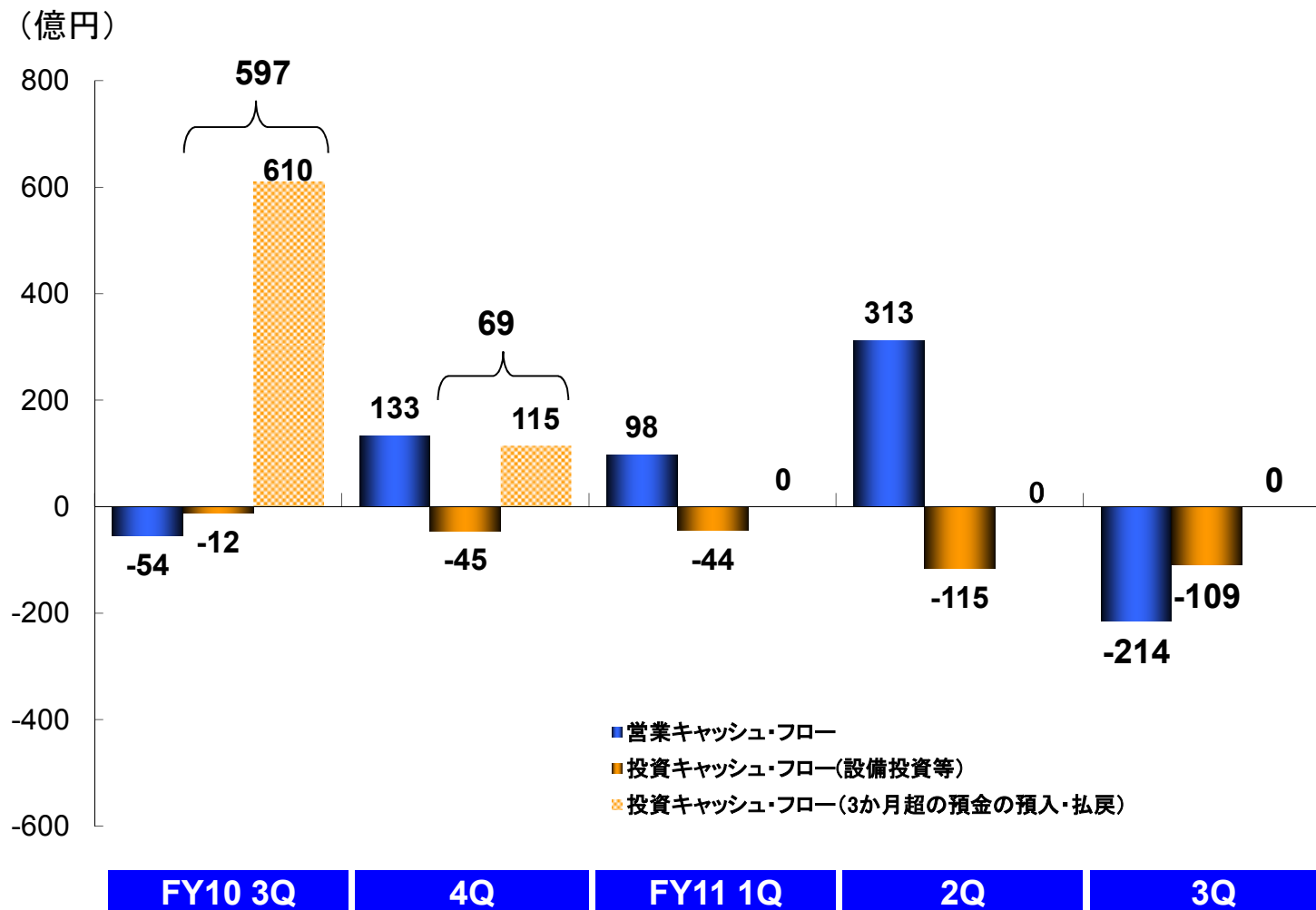


現金同等物： 現預金＋譲渡性預金（貸借対照表上の表示は有価証券）



2010年10月～12月期（四半期推移）

キャッシュ・フロー



2010年4月～12月期（9か月累計）

セグメント情報

（億円）

	報告セグメント			その他	調整額	四半期連結 損益計算書 計上額
	半導体 製造装置	FPD/PV 製造装置	電子部品・ 情報通信機器			
売上高	3,556	548	680	115	▲119	4,780
セグメント利益 (税前利益ベース)	847	57	20	15	▲223	716
セグメント利益率	23.8%	10.5%	3.0%	13.4%	-	15.0%

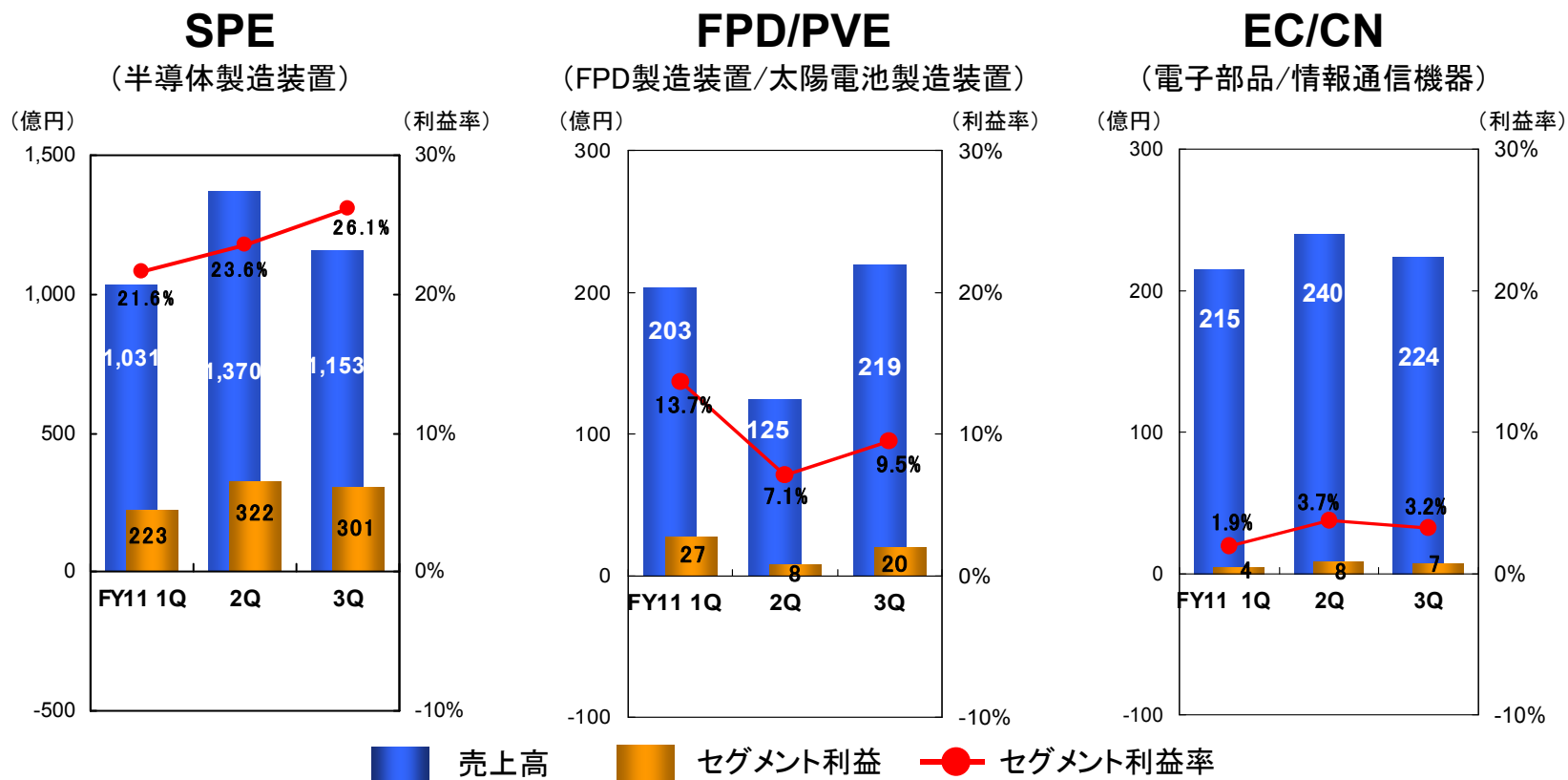
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものがあります。

1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社グループの製品等の輸送、機器等のリース及び保険業務等を含んでおります。
2. セグメント利益の調整額▲223億円には、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社における基礎研究又は要素研究等の研究開発費▲165億円であります。
3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益と調整を行っております。
4. 利益率及び増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。



2010年10月～12月期（四半期推移）

セグメント情報



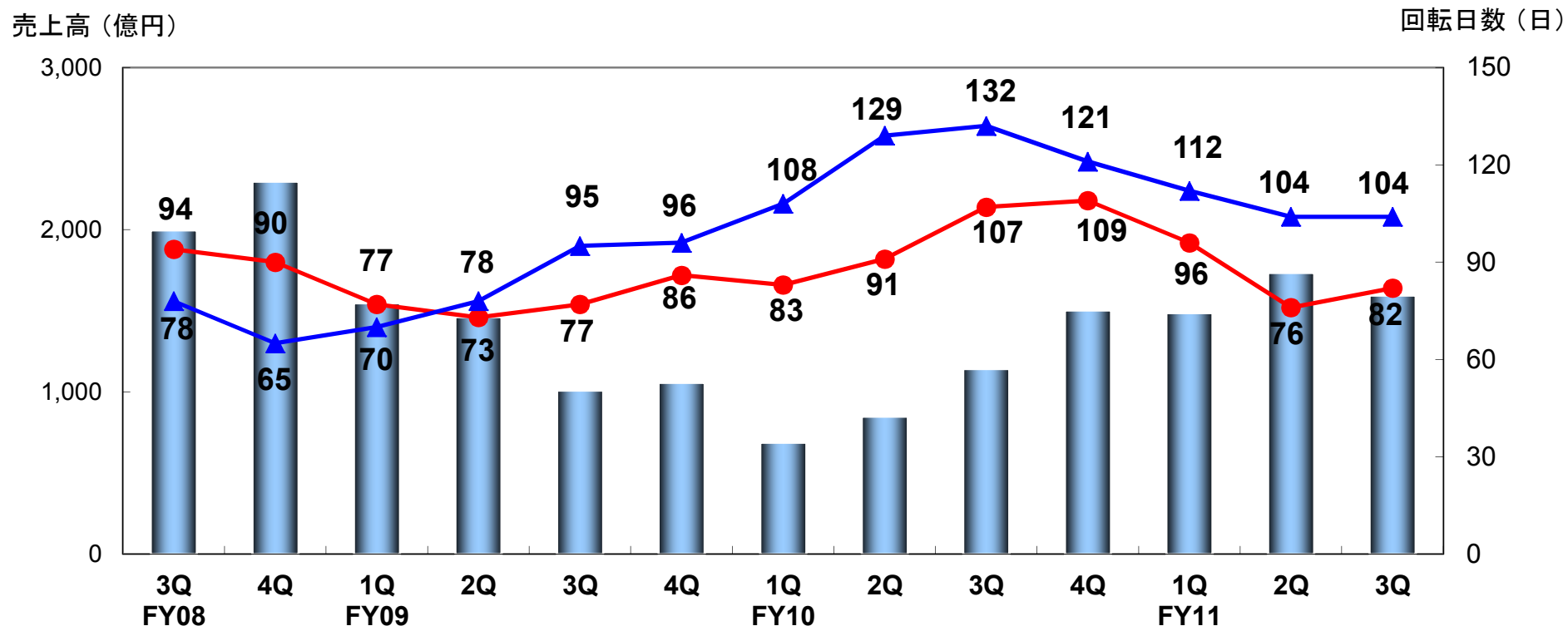
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものがあります。

1. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益と調整を行っております。
2. 利益率及び増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。



2010年10月～12月期（四半期推移）

たな卸資産・売上債権の回転日数



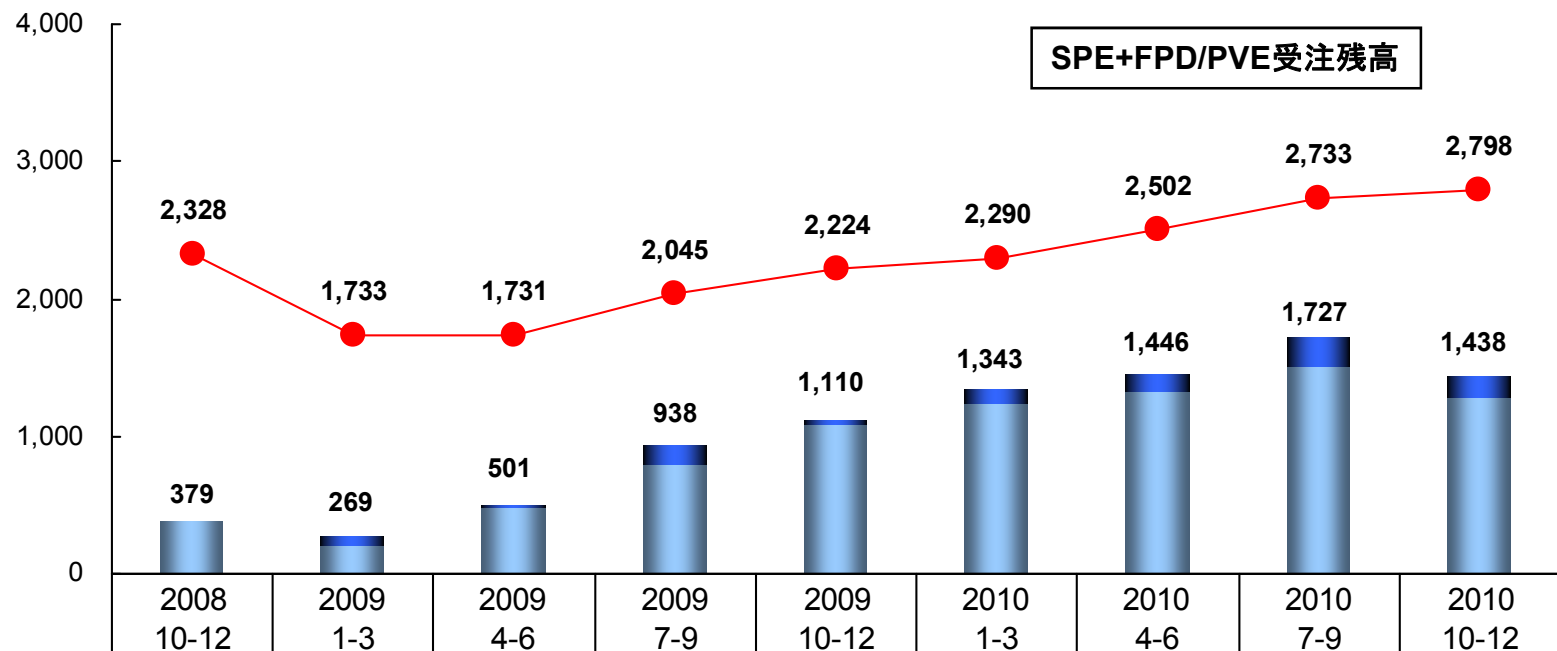
*回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365



2010年10月～12月期（四半期推移）

受注額・受注残高：SPE+FPD/PVE

(億円)



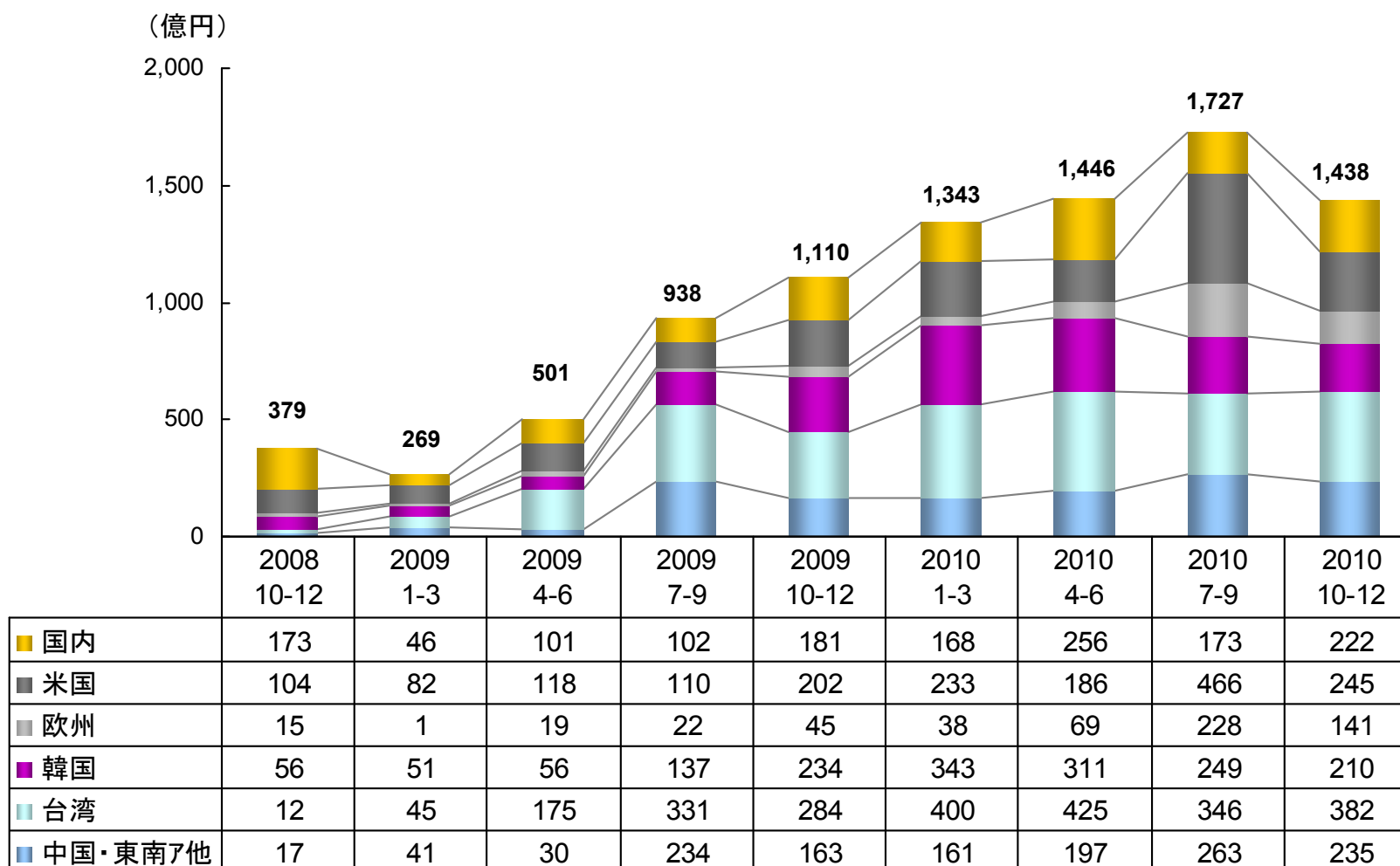
	2008 10-12	2009 1-3	2009 4-6	2009 7-9	2009 10-12	2010 1-3	2010 4-6	2010 7-9	2010 10-12
FPD/PV製造装置 受注額	4	64	14	142	22	106	114	224	152
半導体製造装置 受注額	375	204	487	796	1,088	1,236	1,332	1,502	1,286
受注残高	2,328	1,733	1,731	2,045	2,224	2,290	2,502	2,733	2,798

受注残高内訳	FPD/PVE	1,206	995	810	844	700	567	479	578	510
	SPE	1,122	737	920	1,200	1,523	1,723	2,023	2,155	2,288



2010年10月～12月期（四半期推移）

地域別受注額：SPE+FPD/PVE



- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD/PV市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD/PV製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

FPD/PV: フラットパネルディスプレイ及び太陽電池



